半导体FRAME专用S08 buffer(弹匣)

产品名称	半导体FRAME专用S08 buffer(弹匣)
公司名称	深圳市东虹鑫静电器材有限公司
价格	180.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安区福永镇大洋田工业区12栋
联系电话	86-755-61503688 13145929512

产品详情

半导体芯片在制造过程中需要必不可少的环节就是对芯片进行烘烤，这样才能达到半导体封测工艺要求， 弹夹(BUFFER)可以把要烘烤的半成品芯片固定到弹夹里面，方便烘烤后存取芯片非常方便，大大提高了产线的生产效率。东虹鑫弹夹(BUFFER)采用优质进口304不锈钢材质经过裁切、冲压、折弯、打磨而成，产品坚固耐用、耐腐蚀、耐高温、使用寿命长等优势深受各大半导体企业的青睐，欢迎新老顾客前来咨询洽谈合作。

???????304????????????????

??(BUFFER)??